



## Pasta termoprzewodząca 3.0G

TG-G3.0-01

### DOBRE SCHŁODZONE PODZESPOŁY KOMPUTERA

- Praktyczna strzykawka do łatwego stosowania

#### Cechy produktu

- Pasta termoprzewodząca przeznaczona do scalania z radiatorami
- Ułatwia odprowadzanie ciepła z procesora, chipsetu i procesora do radiatora
- Doskonała impedancja termiczna
- Zapewnia stabilność, doskonale scala, nie rozwarstwia się, nie utlenia.
- Nie przewodzi prądu elektrycznego

#### Opakowanie

Ilość sztuk w kartonie  
Objętość kartonu  
Waga kartonu, kg  
Wymiary opakowania:  
Wymiary kartonu D x S x W  
Kraj pochodzenia  
Kod kreskowy EAN  
Kod celný

100  
0.041  
6.72  
180x120x15 mm  
390x380x280 mm  
CN  
8716309083133  
3402909000

#### Specyfikacja

Waga: 3,0g  
Kolor: szary  
Przewodność cieplna: > 4,5W/mK  
Impedancja termiczna < 0.205 °C-in2/W  
Gęstość: > 2.5  
Odparowanie: < 0,001%  
Ulotność: < 0,005%  
Stała dielektryczna > 5.1  
Współczynnik rozproszenia: < 0,005  
Lepkość: 76 CPS  
Indeks tiksotropowy: 310 ± 10 °C  
Temperatura pracy: -50 ~ 240 °C

#### Certyfikaty

